




# 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成 19年 7月 27日

上場会社名  東京エレクトロン株式会社  
 コード番号 8035  
 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 潔  
 問合せ先責任者 経理部長 佐伯 幸雄

上場取引所 東証一部  
 U R L <http://www.tel.com/>  
 T E L (03)5561-7000

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年6月30日)

### (1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	212,494	18.6	43,034	66.4	41,175	54.0	26,192	60.9
19年3月期第1四半期	179,205	12.0	25,864	19.0	26,739	23.1	16,282	23.0
19年3月期	851,975		143,978		143,940		91,262	

	1株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	146	45	146	04
19年3月期第1四半期	91	32	91	08
19年3月期	511	27	509	84

### (2) 連結財政状態

	総 資 産	純 資 産	自 己 資 本 比 率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
20年3月期第1四半期	750,501	486,360	63.6	2,666	84
19年3月期第1四半期	648,590	391,668	59.6	2,167	36
19年3月期	770,513	469,810	59.7	2,573	72

### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期第1四半期	29,519	4,630	14,277	85,942
19年3月期第1四半期	3,849	4,269	9,359	130,241
19年3月期	54,296	25,293	34,719	134,389

## 2. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

連結業績予想につきましては、平成19年5月11日に発表した中間期及び通期の業績予想と変更ありません。

## 3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(注) 連結業績予想につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 経営成績及び財政状態

### 1. 当第1四半期(平成19年4月1日～平成19年6月30日)の業績概要

当第1四半期の連結業績につきましては、売上高2,124億9千4百万円(前年同期比18.6%増)、営業利益430億3千4百万円(前年同期比66.4%増)、営業利益率20.3%、経常利益411億7千5百万円(前年同期比54.0%増)、当期純利益261億9千2百万円(前年同期比60.9%増)となりました。

連結売上高を部門別に見ますと、半導体製造装置部門は1,657億8千5百万円(前年同期比31.7%増)、FPD(フラット・パネル・ディスプレイ)製造装置部門は214億円(前年同期比26.0%減)、電子部品・情報通信機器部門は251億7千5百万円(前年同期比4.7%増)となり、主力の半導体製造装置部門においてアジア地域のメモリーメーカー向けの売上が好調に推移しました。

(ご参考) [連結]

(単位:百万円)

	当期第1Q	前期通期				
		前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	
売上高	212,494	851,975	179,205	211,357	210,093	251,318
産業用電子機器事業部門	187,318	744,512	155,152	181,907	185,094	222,358
半導体製造装置	165,785	642,625	125,925	157,980	158,828	199,891
日本	31,614	175,731	33,226	44,615	47,017	50,871
米国	21,111	105,613	27,931	25,252	21,513	30,915
欧州	7,922	47,963	13,774	10,863	12,217	11,108
韓国	21,432	106,168	18,024	23,149	23,165	41,829
台湾	62,517	141,794	26,066	36,337	36,347	43,042
中国	13,848	29,650	3,806	10,487	8,982	6,374
東南アジア他	7,338	35,702	3,093	7,275	9,582	15,750
FPD製造装置	21,400	100,766	28,932	23,636	26,023	22,173
その他	132	1,120	294	290	242	293
電子部品・情報通信機器事業部門	25,175	107,462	24,052	29,450	24,999	28,960
営業利益	43,034	143,978	25,864	32,376	42,904	42,833
経常利益	41,175	143,940	26,739	31,465	42,116	43,620
当期純利益	26,192	91,262	16,282	20,942	26,987	27,050

(注)1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 前下半期から「産業用電子機器」セグメントに区分してありました「コンピュータ・システム及びネットワーク」を「電子部品」セグメントに区分するとともに、当該セグメントの名称を「電子部品・情報通信機器」に変更しております。これに伴い、前第1・2四半期の売上高についても変更後の区分により表示しております。

### 2. 当第1四半期末の財政状態

当第1四半期末の総資産は、法人税等、配当金の支払に伴う現金及び預金の減少等により、前期末から200億1千2百万円減少の7,505億1百万円となりました。負債合計は、法人税等の支払等により前期末から365億6千2百万円減少の2,641億4千万円となりました。純資産は、当期純利益261億9千2百万円を計上したことによる増加、剰余金の配当109億6百万円による減少等の結果、前期末から165億5千万円増加の4,863億6千万円となり、自己資本比率は63.6%となりました。

### 3. 当第1四半期のキャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物の第1四半期末残高は、前期末に比べ484億4千7百万円減少し、859億4千2百万円となりました。なお、当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況等は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、295億1千9百万円の支出となりました。主な要因につきましては、税金等調整前当期純利益424億8千3百万円、減価償却費46億4千2百万円、前受金の増加105億7千1百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払456億3千5百万円、たな卸資産の増加272億3千5百万円、売上債権の増加44億6千3百万円、仕入債務の減少114億3千2百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として生産・研究開発用有形固定資産の取得等により、46億3千万円となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払109億6百万円、第5回無担保新株引受権付社債55億円の償還により142億7千7百万円となりました。

**(要約) 四半期連結貸借対照表**

(単位：百万円)

科 目	期 別	前 期 末 (平成19年3月期末)	当 四 半 期 末 〔平成20年3月期〕 第1四半期末	増 減		前 年 同 四 半 期 末 〔平成19年3月期〕 第1四半期末
		金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
					%	
<b>( 資 産 の 部 )</b>						
<b>流 動 資 産</b>		610,363	588,069	△ 22,293	△ 3.7	503,597
現金及び預金		134,389	85,942			130,241
受取手形及び売掛金		228,688	234,260			164,066
たな卸資産		194,840	222,390			175,553
その他の		52,571	45,615			33,894
貸倒引当金	△	127	△ 139			△ 158
<b>固 定 資 産</b>		160,150	162,432	2,281	1.4	144,992
有形固定資産		104,930	107,496			95,676
無形固定資産		19,399	18,661			15,902
投資その他の資産		36,118	36,570			33,759
貸倒引当金	△	297	△ 297			△ 346
<b>資 産 合 計</b>		770,513	750,501	△ 20,012	△ 2.6	648,590

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 期 末 (平成19年3月期末)	当 四 半 期 末 (平成20年3月期 第1四半期末)	増 減		前 年 同 四 半 期 末 (平成19年3月期 第1四半期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(負債の部)</b>				%	
<b>流動負債</b>	225,854	188,068	△ 37,786	△ 16.7	182,635
支払手形及び買掛金	83,837	73,084			65,854
一年以内償還予定社債	5,500	-			25,500
未払法人税等	45,657	18,081			10,926
前受金	21,956	32,805			35,701
賞与引当金	14,131	6,345			3,986
製品保証引当金	14,114	14,175			12,868
その他の	40,658	43,575			27,798
<b>固定負債</b>	74,848	76,072	1,224	1.6	74,285
社債	30,000	30,000			30,000
退職給付引当金	40,018	40,850			38,275
役員退職慰労引当金	666	644			691
その他の	4,162	4,577			5,317
<b>負債合計</b>	300,702	264,140	△ 36,562	△ 12.2	256,921
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>	449,166	465,093	15,926	3.5	378,701
資本金	54,961	54,961			54,961
資本剰余金	78,346	78,413			78,102
利益剰余金	328,026	343,312			260,540
自己株式	△ 12,167	△ 11,593			△ 14,902
評価・換算差額等	11,008	11,999	990	9.0	7,775
新株予約権	584	156	△ 427	△ 73.2	483
少数株主持分	9,051	9,111	60	0.7	4,708
<b>純資産合計</b>	469,810	486,360	16,550	3.5	391,668
<b>負債純資産合計</b>	770,513	750,501	△ 20,012	△ 2.6	648,590

**(要約) 四半期連結損益計算書**

(単位: 百万円)

期 別 科 目	前 年 同 四 半 期 (平成19年3月期) (第1四半期)		当 四 半 期 (平成20年3月期) (第1四半期)		増 減		(参考) 前 期 (平成19年3月期)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	増減率	金 額	百 分 比
		%		%		%		%
売 上 高	179,205	100.0	212,494	100.0	33,288	18.6	851,975	100.0
売 上 原 価	124,765	69.6	135,907	64.0	11,142	8.9	579,325	68.0
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>54,439</b>	<b>30.4</b>	<b>76,586</b>	<b>36.0</b>	<b>22,146</b>	<b>40.7</b>	<b>272,649</b>	<b>32.0</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	28,575	16.0	33,551	15.7	4,976	17.4	128,670	15.1
<b>営 業 利 益</b>	<b>25,864</b>	<b>14.4</b>	<b>43,034</b>	<b>20.3</b>	<b>17,169</b>	<b>66.4</b>	<b>143,978</b>	<b>16.9</b>
営 業 外 収 益	1,257		1,061				4,908	
営 業 外 費 用	382		2,920				4,946	
<b>経 常 利 益</b>	<b>26,739</b>	<b>14.9</b>	<b>41,175</b>	<b>19.4</b>	<b>14,436</b>	<b>54.0</b>	<b>143,940</b>	<b>16.9</b>
特 別 利 益	597		1,380				2,721	
特 別 損 失	16		72				2,247	
<b>税 金 等 調 整 前 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益</b>	<b>27,320</b>	<b>15.2</b>	<b>42,483</b>	<b>20.0</b>	<b>15,163</b>	<b>55.5</b>	<b>144,414</b>	<b>17.0</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	10,954	6.1	16,088	7.6			60,132	7.1
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-			7,534	0.9
少 数 株 主 利 益	83	0.0	202	0.1			553	0.1
<b>四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益</b>	<b>16,282</b>	<b>9.1</b>	<b>26,192</b>	<b>12.3</b>	<b>9,910</b>	<b>60.9</b>	<b>91,262</b>	<b>10.7</b>

## セグメント情報

## 1. 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円)

前年同四半期	〔 自平成18年4月1日 至平成18年6月30日 〕				
	産業用 電子機器	電子部品	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	158,162	21,042	179,205	-	179,205
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	221	256	478	(478)	-
計	158,384	21,298	179,683	(478)	179,205
営業費用	132,994	20,841	153,835	(495)	153,340
営業利益	25,390	457	25,847	17	25,864

(単位：百万円)

当第1四半期	〔 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日 〕				
	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	187,318	25,175	212,494	-	212,494
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	273	281	554	(554)	-
計	187,592	25,456	213,048	(554)	212,494
営業費用	145,427	24,591	170,019	(560)	169,459
営業利益	42,164	864	43,029	5	43,034

(単位：百万円)

(参考) 前期	〔 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日 〕				
	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	744,512	107,462	851,975	-	851,975
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,381	1,247	3,628	(3,628)	-
計	746,893	108,709	855,603	(3,628)	851,975
営業費用	606,539	104,739	711,279	(3,282)	707,996
営業利益	140,354	3,969	144,324	(345)	143,978

(注) 前下半期より、従来「産業用電子機器」セグメントに区分しておりました「コンピュータ・システム及びネットワーク」を「電子部品」セグメントに区分するとともに、当該セグメントの名称を「電子部品・情報通信機器」に変更しております。なお、前年同四半期(平成18年4月1日～平成18年6月30日)については変更前の区分により表示しております。

## 2. 所在地別セグメント情報

(単位：百万円)

前年同四半期	〔 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日 〕				
	日 本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	153,573	25,631	179,205	-	179,205
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	15,915	10,434	26,349	(26,349)	-
計	169,488	36,066	205,554	(26,349)	179,205
営業費用	145,982	33,538	179,520	(26,180)	153,340
営業利益	23,505	2,528	26,033	(169)	25,864

(単位：百万円)

当第1四半期	〔 自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日 〕				
	日 本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	188,848	23,645	212,494	-	212,494
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	19,361	12,748	32,109	(32,109)	-
計	208,209	36,393	244,603	(32,109)	212,494
営業費用	165,438	33,680	199,118	(29,659)	169,459
営業利益	42,771	2,713	45,484	(2,449)	43,034

(単位：百万円)

(参考) 前期	〔 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日 〕				
	日 本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	749,281	102,693	851,975	-	851,975
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	69,936	48,525	118,461	(118,461)	-
計	819,218	151,219	970,437	(118,461)	851,975
営業費用	683,388	140,782	824,171	(116,174)	707,996
営業利益	135,829	10,436	146,266	(2,287)	143,978



## 3. 海外売上高

(単位：百万円)

前年同四半期		〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕			
	台湾	米国	韓国	その他	計
海外売上高	35,458	27,946	21,742	26,696	111,843
連結売上高					179,205
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	19.8	15.6	12.1	14.9	62.4

(単位：百万円)

当第1四半期		〔自平成19年4月1日 至平成19年6月30日〕		
	台湾	韓国	その他	計
海外売上高	66,593	27,853	52,304	146,751
連結売上高				212,494
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	31.3	13.1	24.7	69.1

(単位：百万円)

(参考) 前期		〔自平成18年4月1日 至平成19年3月31日〕			
	台湾	韓国	米国	その他	計
海外売上高	182,918	122,627	105,716	126,895	538,159
連結売上高					851,975
連結売上高に占める 海外売上高の割合 (%)	21.5	14.4	12.4	14.9	63.2

## 生産、受注及び販売の状況

## 1. 生産実績

(単位：百万円)

事業部門	前年同四半期 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕	当第1四半期 〔自平成19年4月1日 至平成19年6月30日〕	(参考) 前期 〔自平成18年4月1日 至平成18年3月31日〕
	生産高	生産高	生産高
産業用電子機器	155,239	218,237	713,896
半導体製造装置	130,111	194,860	619,332
FPD製造装置	25,127	23,376	94,564
合計	155,239	218,237	713,896

## 2. 受注実績

(単位：百万円)

事業部門	前年同四半期 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕	当第1四半期 〔自平成19年4月1日 至平成19年6月30日〕	(参考) 前期 〔自平成18年4月1日 至平成18年3月31日〕
	受注高	受注高	受注高
産業用電子機器	222,543	149,519	868,464
半導体製造装置	192,622	145,238	800,434
FPD製造装置	29,625	4,148	66,908
その他の	294	132	1,120
電子部品・情報通信機器	27,658	27,552	108,782
合計	250,201	177,071	977,246

事業部門	前年同四半期 (平成18年6月30日現在)	当第1四半期 (平成19年6月30日現在)	(参考) 前期 (平成18年3月31日現在)
	受注残高	受注残高	受注残高
産業用電子機器	415,619	434,381	472,180
半導体製造装置	315,856	386,421	406,969
FPD製造装置	99,762	47,959	65,211
電子部品・情報通信機器	16,378	16,469	14,092
合計	431,998	450,850	486,273

## 3. 販売実績

(単位：百万円)

事業部門	前年同四半期 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕	当第1四半期 〔自平成19年4月1日 至平成19年6月30日〕	(参考) 前期 〔自平成18年4月1日 至平成18年3月31日〕
	販売高	販売高	販売高
産業用電子機器	155,152	187,318	744,512
半導体製造装置	125,925	165,785	642,625
FPD製造装置	28,932	21,400	100,766
その他の	294	132	1,120
電子部品・情報通信機器	24,052	25,175	107,462
合計	179,205	212,494	851,975

(注) 前下半期より、従来「産業用電子機器」セグメントに区分しておりました「コンピュータ・システム及びネットワーク」を「電子部品」セグメントに区分するとともに、当該セグメントの名称を「電子部品・情報通信機器」に変更しております。なお、前年同四半期及び前期については変更後の区分により、表示しております。